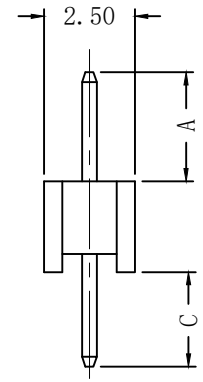
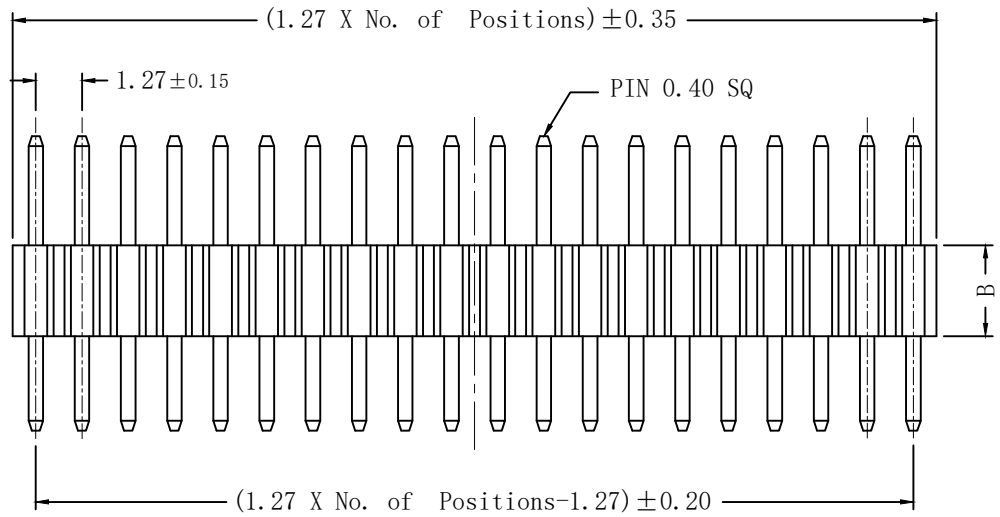


版次	变更内容	审核	日期



201-1S-1*xxP G-A/ B /C

芯数 ———— G-A/ B /C
01~50P

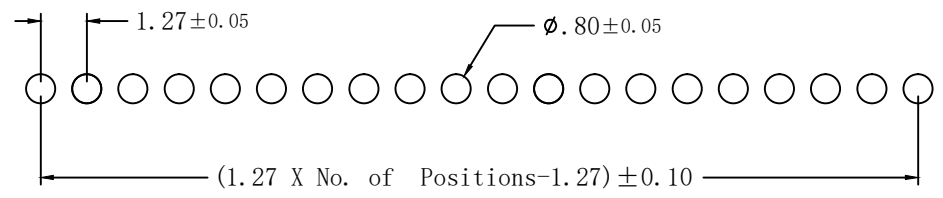
电镀 ————
G: 镀金Gold Flash
1G: 镀金1u"
3G: 镀金3u"
(镀金可订制)

针长
(可订制)

塑胶高度
2.5: 2.5mm
2.0: 2.0mm

针长
(可订制)

弯曲度: 1*02P ~ 1*20P 0.30 MAX.
1*21P ~ 1*35P 0.40 MAX.
1*36P ~ 1*50P 0.50 MAX.



Recommended PCB Layout

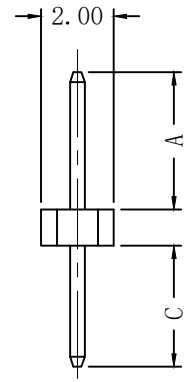
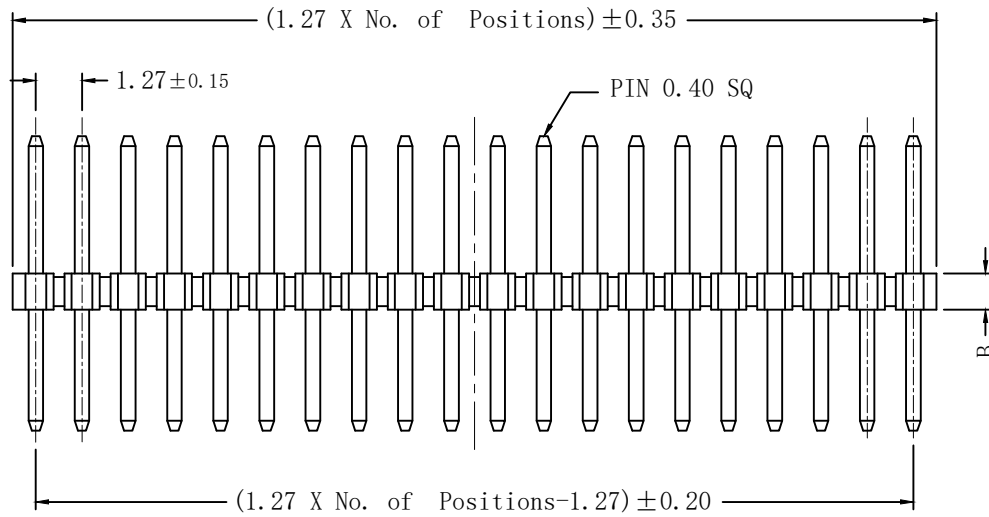
技术参数: SPECIFICATIONS

额定电流 (Current Rating): 1A
 绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000MΩ Min.
 额定电压 (Dielectric Withstanding Voltage): AC 500V
 工作温度 (Operating Temperature): -40°C ~ +105°C
 最大加工温度 (Max Processing Temp): (230°C for 30~60 seconds)
 (260°C for 10 seconds)

接触材料 (Contact Material): 黄铜(Brass)
 塑胶材料 (Insulator Material): 尼龙(Nylon)-9T, UL 94V-0; 颜色: 黑色
 接触电镀 (Contact Plating): 镀金 (Gold plated)
 (电镀规格可根据客户要求来定制)
 Opitonal planting on request.

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司		
	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD		
. X ±0.35	单位:	mm	型号: 201-1S-1*xxPG-A/B/C	签名	日期
. XX ±0.25	页码:	1/3	描述: 1.27单排直脚排针	绘图:	
. XXX ±2°	图号:			确认:	
LNLGB				审核:	

版次	变更内容	审核	日期

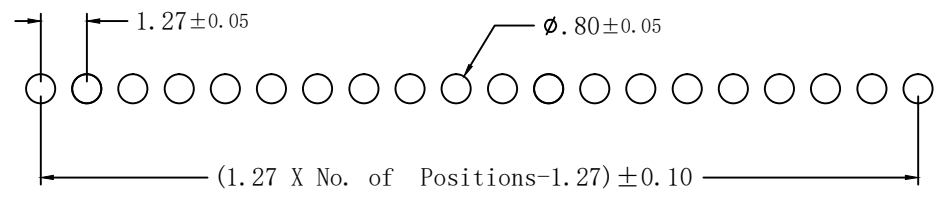


201-1S-1***xxx**P G-A/ B /C

芯数 ———— 针长
01~50P (可订制)

电镀 ———— 塑胶高度
G: 镀金Gold Flash 1.0: 1.0mm
1G: 镀金1u" 针长
3G: 镀金3u" (镀金可订制) (可订制)

弯曲度: 1*02P ~ 1*20P 0.30 MAX.
1*21P ~ 1*35P 0.40 MAX.
1*36P ~ 1*50P 0.50 MAX.



Recommended PCB Layout

技术参数: SPECIFICATIONS

额定电流 (Current Rating): 1A
 绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000MΩ Min.
 额定电压 (Dielectric Withstanding Voltage): AC 500V
 工作温度 (Operating Temperature): -40°C ~ +105°C
 最大加工温度 (Max Processing Temp): (230°C for 30~60 seconds)
 (260°C for 10 seconds)

接触材料 (Contact Material): 黄铜(Brass)
 塑胶材料 (Insulator Material): 尼龙(Nylon)-9T, UL 94V-0; 颜色: 黑色
 接触电镀 (Contact Plating): 镀金 (Gold plated)
 (电镀规格可根据客户要求来定制)
 Opitonal planting on request.

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司		
	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD		
. X ±0.35	单位:	mm	型号: 201-1S-1*xxPG-A/B/C	签名	日期
. XX ±0.25	页码:	3/3	描述: 1.27单排直脚排针	绘图:	
. XXX ±2°			图号:	确认:	
LNLGB				审核:	